2018 SOLUTIONS for ELECTRONICS
PROFESSIONAL DEVELOPMENT SERIES

お申込みは下記にご記入のうえ、E-mailに添付し宛先:
Japan.sales@macdermid.com まで送信をお願いします。
後日受付確認書のPDFをE-mailでお送りします。
ご来場の際は弊社からの返信をご確認ください。

マクダーミッド・エンソン表面処理技術セミナー 2018

申　込　書

（1名様1枚ずつご提出願います）

フリガナ			
氏　　名			
会 社 名			
所　　属		役 職 名	
会社住所	〒		
連 絡 先	TEL		
	E-mail		
	当日連絡可能な携帯番号又は携帯のメールアドレス		
アンケート（該当に☑をつけてください） 業　種	□ プリント基板製造業　□ プリント基板製造装置の製造／販売 □ 製品／部品製造、プリント基板は外注 （□ 自動車／自動車部品　□ 電気／電子／半導体　□ その他） □ コネクター製造 □ 表面処理専業（表面処理種類：　　） □ その他（具体的にご記入下さい：　　）		
職　種	□ 生産／製造技術　□ 研究／開発　□ 品質管理／検査　□ 生産管理 □ 設備／工場管理　□ 購買／資材　□ 営業／宣伝／マーケティング □ 経営／経営企画　□ その他 （具体的にご記入下さい：　　）		
懇 親 会	□ 参加　□ 不参加　（該当に☑をつけてください）		
＜ご連絡事項がありましたらこちらにご記入ください＞			
お申込み確認	□ e-mailを受領しましたので5月18日（金）のご来場をお待ちしております。 □ e-mailを受領しましたが、あいにく満席となりましたのでご了承ください。		

MacDermid Enthone
ELECTRONICS SOLUTIONS

マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社

本資料のダウンロード先:　**www.macdermid.co.jp/seminar**